출력 일자: 2002/3/4

발송번호: 9-5-2002-006831411

발송일자 : 2002.02.28 제출기일: 2002.04.30

수시 : 서울 강당구 역상1동 648-23 여상빌딩 901

츙

윤동열 귀하

135-748

名同特許法

接

2:02 3. 0 4

특허청 의견제출통지서

출원인

명칭 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 (출원인코드: 519980960646)

주소 일본국 교토후 나가오카쿄시 덴진 2초메 26방 10고

대리인

성명 윤동열 외 1명

주소 서울 강당구 역상1동 648-23 여상빌딩 901호

출원번호 발명의 명칭 10-2000-0016865

세라믹 그린 시트를 가공하는 방법 및 그것을 가공하는 장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하 오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바람니다. (상기 제출기일에 대하여 매칭 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장송인통지는 하지 않습니다.)

이 출원의 특허왕구범위 전황에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발영할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2 항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[145 40]

[UF GI] . 는 발명의 청구병위 전함은 명세서 및 도면의 기재로 보아, 세라막 그리 시트 가공에 관한 것으로, 효율격자를 이용하여 레이저병을 백주로 분광하여 조사함을 특징으로 하나, 이는 인용항증, 인동계약하여 전체 10~34356 (1998.02.10)의 청구범위와 실시에 단기에 공지로, 위상격자를 이용한 데이저 미세 천공 기술대용 및 인용참증2, 일본공개특허공보 8~3393 (1996.02.06)의 청구범위와 실시에 (도十도3)에 공지된, 위상격자를 이용한 레이저 가공 장치 기술내용과 유사하여 당립자간에 용이하게 발명될 수 있는 것으로 판단됩니다.

[첨 부]

첨부 1 인용참증1 첨부2 인용참증2 끝.

2002.02.28

특허청

심사4국

반도체1 심사담당관실

출력 일자: 2002/3/4

<<안내>>

문의사항이 있으시면 🗗 042)481-5729 로 문의하시기 바랍니다.

력하용 직원 모두는 패곳한 목하행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행 위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다. ▶ 용페이지(www.kipo.go.kr)내 무조리신고센터